2026 年 11 月 13 日

株式会社テセック

SEMICON Japan 2026 出展のお知らせ



株式会社テセックは、2026 年 12 月 9 日（水）～11 日（金）に東京ビッグサイトで開催される「SEMICON Japan 2026」に出展いたします。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。



ブース番号　W2062　（西 1-2 ホール）

会期	2026 年 12 月 9 日（水）～11 日（金）10 時～17 時
会場	東京ビッグサイト（東京国際展示場）
ブース	西 1-2 ホール W2062

出展内容

半導体テスト分野向けの最新テストシステムとハンドラをご紹介いたします。製品導入をご検討中のお客様や最新技術にご興味のある皆様は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

SEMICON Japan 公式サイト　https://www.semiconjapan.org/